GDLink-OB 调试器用户手册

1 功能概述

GDLink 是 GigaDevice(兆易创新)针对旗下 GD32 微控制器推出的一款调试器,其功能 类似 STM32 系列微控制器的 STLink 调试器。

GDLink 适用于 GD32 系列的 Cortex M3、M4、M23 内核产品,尤其是对于 ARMv8-M 架构的 Cortex M23 内核如 GD32E23x 系列支持较好。

GDLink 功能强大但成本较高,GDLink-OB 对 GDLink 不常用的功能进行了删减,只保留常用的 SWD 调试功能,降低了成本,使用上兼容 GD32 的 START 系列开发板板载调试器。

GDLink-OB 使用 ARM 标准的 CMSIS-DAP 协议,理论上可用于所有 ARM Cortex M 系列 MCU,同时 USB 接口使用 HID 协议,免去安装驱动的麻烦。

1.1主要特性

- ◆ 小巧便携,仅优盘大小,重量不足8克。
- ◆ 使用标准 CMSIS-DAP 协议,支持所有 ARM Cortex M 系列 MCU 的调试。
- ◆ USB 使用 HID 协议,Windows 下免驱动。
- ◆ 支持 MDK、pyOCD、GD-Link Programmer 等软件。
- ◆ 内置 500mA 自恢复保险丝。
- ◆ 支持固件升级。

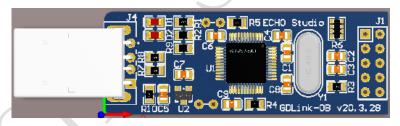


图 1 GDLink-OB 正面外观外观

1.2接口定义

GDLink-OB输出使用 2x5 PIN 2.54 排针,排针定义见背面丝印图 2。



图 22x5PIN 接口定义

SWD 调试通常只需要连接 5.0V、GND、CLK、DIO 四个管脚;如目标板独立供电、可不连接 5.0V 电源,3.3V 电源对外输出能力有限,不建议使用 3.3V 电压对目标板供电。

GD32E23x 系列为 Cortex M23 (ARMv8-M) 内核,实测需要连接 TRESET 才能正常连接。GDLink-OB 目前暂不支持标准 JTAG,因此 TCK、TMS、TDI、TDO 四个信号仅供参考。

短接 TDO/SWO 到 GND 后连接电脑, GDLink-OB 进入 IAP 模式,可升级固件,详见 3。

2 使用方法

2.1 Keil MDK

测试 MDK 版本为 5.29,在 MDK 中正确设置调试参数后,可正常下载、调试代码。Cortex M4 内核的 GD32F330 调试设置见图 3,调试器选择"CMSIS-DAP Debugger"。 其它 Cortex M3/M0 内核的 MCU 设置相同,不再赘述。



图 3 Cortex M4 内核的 GD32F330 调试设置

Cortex M23 内核的 GD32E230 调试设置见图 4,调试器选择"CMSIS-DAP ARMv8-M Debugger"。

注意此时调试器的 TRESET 管脚要连接目标芯片的 NRST 管脚, MO/M3/M4 内核不需要。

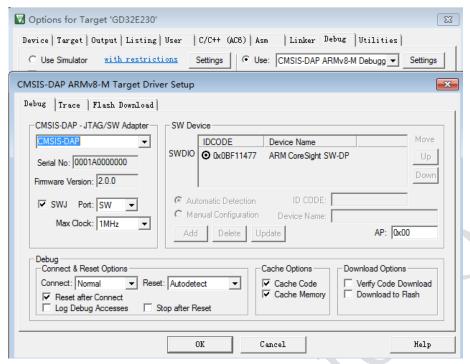


图 4 Cortex M23 内核的 GD32E230 调试设置

2.2 pyOCD

pyOCD 是一款使用 CMSIS-DAP 协议对 ARM Cortex-M 系列 MCU 进行编程、调试的开源 Python 库,功能十分强大。

项目主页: https://github.com/mbedmicro/pyOCD

GDLink-OB 完全支持使用 pyOCD 对目标芯片进行擦除、编程、调试等操作。可使用"pip install pyocd"命令安装 pyocd,建议使用 Python3.6 来安装 pyocd. 安装后,帮助信息输出如下:

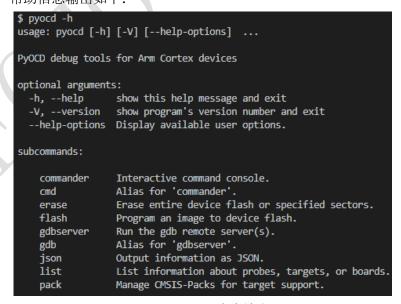


图 5 pyocd -h 命令输出

使用"pyocd list"命令列出当前的调试器信息:

```
$ pyocd list
# Probe Unique ID
OGD32 ARM CMSIS-DAP 0001A0000000
```

图 6 pyocd list 查看当前调试器信息

pyocd 需要使用 PACK 包来支持对应的目标器件,PACK 包是一个.pack 后缀的压缩文件,内部存储了器件的支持信息。在 MDK 中,通过菜单: Project->Manage->Pack Installer 打开 PACK 包管理器。

为了输入命令方便,建议设置一个全局环境变量\$PACKS 来记录 PACK 包的绝对路径。通常这个目录在 MDK 的安装目录下,相对路径为"Keil v5\ARM\PACK\.Download"。

使用"pyocd erase"命令擦除一颗 GD32E230C8 芯片的闪存内容,见图 7。

```
$ pyocd erase --chip --target gd32e230c8 --pack=$PACKS/GigaDevice.GD32E230_DFP.1.0.0.pack
0000895:INFO:eraser:Erasing chip...
0000977:INFO:eraser:Done
```

图 7 pyocd erase 命令擦除器件闪存

使用"pyocd flash"命令烧录一个 APP.hex 固件,见图 8。

```
$ pyocd flash APP.hex --target gd32e230c8 --pack=$PACKS/GigaDevice.GD32E230_DFP.1.0.0.pack
[=========] 100%
0004706:INFO:loader:Erased 57344 bytes (56 sectors), programmed 57344 bytes (56 pages), skipp
```

图 8 pyocd erase 命令写入.hex 固件

使用"pyocd cmd"命令进入交互式命令行,可以执行更多的操作,比如查看寄存器、查看内存、外设,写入内存外设等操作。见图 9。

```
$ pyocd cmd --target gd32e230c8 --pack=$PACKS/GigaDevice.GD32E230_DFP.1.0.0.pack
Connected to GD32E230C8 [Lockup]: 0001A0000000
>>> r 0x08004000 0x80
08004000: 66 69 72 73 74 2e 0a 00 f8 b5 b9 4c 38 21 20 46
                                                               first.....L8! F
08004010:
          00 f0 2e f9
                       30 b1 b6 48 39 21 00 f0
                                                29 f9 08 b1
                                                               ....0..H9!..)...
08004020: 00 20 f8 bd 60 20 21 5a 48 48 c1 80
                                                               . ..` !ZHH..b!aZ
                                                62 21 61 5a
                                                               ..f!aZA.!.b...U.
08004030: 01 81 66 21 61 5a 41 81 21 88 62 88 12 04 55 18
08004040: 43 4b 1d 60 68 21 61 5a 81 81 42 49 42 4a 95 42
                                                               CK. h!aZ..BIBJ.B
08004050: 03 d9 21 80 19 60 0b 0c 63 80 23 8a 65 8a 2d 04
                                                               ..!..`..c.#.e.-.
          ed 18 3e 4b 1d 60 95 42
                                   03 d9 21 82
                                                19 60 0b 0c
08004070: 63 82 23 8c 65 8c 2d 04 eb 18 39 4e 33 60 39 4d
                                                               c.#.e.-...9N3`9M
>>> show cores
             1
Cores:
Core 0 type: Cortex-M23
```

图 9 pvocd cmd 命令进入交互命令行

对于常用的擦除、编程操作,可以将操作写成脚本。图 10 是一个对 GD32E230 芯片进行擦除、编程的脚本。保存为 gd32e23x.sh 放入命令搜索路径。

使用"gd32e23x.sh erase"命令擦除器件。

使用"gd32e23x.sh flash APP.hex"命令写入固件。

使用"gd32e23x.sh info"命令查看器件信息。

更多脚本见: https://github.com/xjtuecho/CMSIS-DAP/tree/master/GDLink-OB/Scripts

```
TARGET="gd32e230c8"
PACK_NAME="$PACKS/GigaDevice.GD32E230_DFP.1.0.0.pack"
Usage()-{
    echo "Usage: $0 [erase | flash | info]."
if [ $# -eq 0 ]; then
    Usage
    case $1 in
    erase)
        echo "Erase Device..."
        pyocd erase --chip --target $TARGET --pack=$PACK_NAME
    flash)
        if [ $# -eq 2 ]; then
            echo "Flash Device..."
            pyocd flash $2 --target $TARGET --pack=$PACK_NAME
            echo "Usage: $0 erase [APP.hex]"
        echo "Try unlock Device..."
        pyocd-flashtool --unlock --target $TARGET --pack=$PACK NAME
```

图 10 一个擦除、编程 GD32E230 的脚本

2.3 GD-Link Programmer

测试 GD-Link Programmer 版本为 3.0.0.5950,点击菜单"Target->Connect"连接目标板弹出提示见图 11,提示 GD-Link 为板载版本,功能受限。

点击"确定"后可查看 GD-Link 和目标芯片信息见图 12

option bytes 信息见图 13,option bytes 开始两个字节"A5 5A"表示没有开启读出保护。on board 版本的 GD-Link 在 GD-Link Programmer 里面仅支持使能、关闭读出保护。

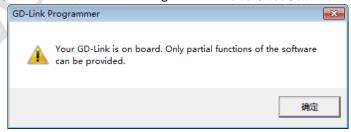


图 11 GD-Link Programmer 运行提示

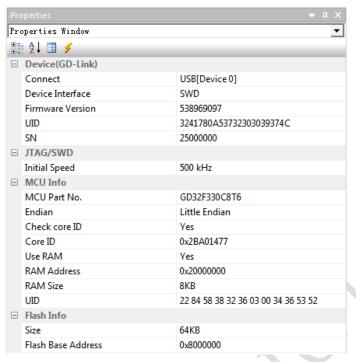


图 12 Properties 页面

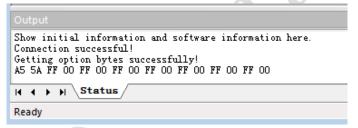


图 13 Status 页面

3 GDLink-OB 固件更新

GDLink-OB 支持固件升级,升级软件: GD32 MCU HID IAP Programmer,版本 2.0.3.5957 使用短路冒短接 GDLink-OB 输出端子上的 TDO/SWO 和 GND,然后插入电脑,自动安装驱动。

打开 IAP 软件,界面见图 14,可看到 GDLink-OB 上的控制器信息,如果无信息说明 GDLink-OB 没有正确进入 IAP 模式,检查短接管脚是否正确。

点击"Open"按钮,找到需要升级的 hex 固件,点击"OK"按钮,等进度条走完即可。拔掉GDLink-OB,去掉短路冒,固件升级成功。

如果您的设备使用正常,不建议进行固件升级操作。

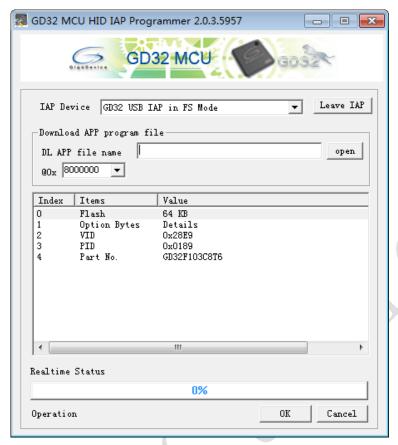


图 14 IAP 软件界面

4 更新记录

更新日期	更新类型	更新人	更新内容
2020/4/10	Α	Echo	新建文档
		7	

注:

M-->修改

A -->添加

ECHO Studio 保留本文档最终解释权.

请使用 PDF 书签阅读本文档,快速定位所需内容! 项目主页: https://github.com/xjtuecho/CMSIS-DAP
国内镜像: https://gitee.com/xjtuecho/CMSIS-DAP